
PULP & PAPER ASIA 2014 出展のお知らせ

東芝三菱電機産業システム株式会社(以下、TMEIC)(社長:町田 精孝)は、インドネシア・ジャカルタで開催されます「PULP & PAPER ASIA 2014」に出展致します。

同展示会は、東南アジア最大の紙の生産拠点であるインドネシアで開催され、出展企業数約 100 社、来場者数は、5000 人以上が見込まれております。

会場にお越しの際には、ぜひ弊社展示ブースにもご来臨賜りますようお願い申し上げます。

1. 展示会名	PULP & PAPER ASIA 2014 ※詳細は下記URLをご参照ください。 http://www.pulppaperasia.com/
2. 場所	JAKARTA INTERNATIONAL EXPO(インドネシア・ジャカルタ)
3. 開催日時	2014 年 9 月 10 日(水)、11 日(木)の 2 日間 ◇ 9 月 10 日(水)11:00~18:00 ◇ 9 月 11 日(木)10:00~18:00 ※詳細は下記 URL をご参照ください。 http://www.pulppaperasia.com/post/76/TO-VISIT.html
4. 弊社ブース	ホールB1 No.102
5. 弊社展示製品	(1) 省エネ用高圧インバータ 「TMdrive-MVe2」 (2) モデル駆動PID制御

報道関係からのお問い合わせ先

東芝三菱電機産業システム株式会社 事業開発・広報部

〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン Tel: 03-3277-4645 Fax: 03-3277-4578

TMEIC(ティーマイク)は、社会を支える基盤である「ものづくり」の現場ニーズにお応えするために、社会の発展と美しい地球環境とを調和させる産業システムインテグレータとして、「産業」「社会」「環境」の未来を常に見据えています。工場・プラントにおいて原動力となっている回転機、電力を変換・制御するパワーエレクトロニクス、そしてプラント全体を計画し実現するエンジニアリング、これらの技術をコアに、ものづくりと環境マネジメントに最先端の技術で貢献していきます。